

XXXX

सी एस आई आर -केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / Ministry of Science and Technology

भारत सरकार / Government of India

तकनीकी सहायक – के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या 02/2025)

Written Test for selection to the Post of Technical Assistant (Advt. No. 02/2025)

प्रश्न पत्र -III/ Question Paper -III

Electronics

C

तिथि / Date : 28.12.2025

अधिकतम अंक / Maximum Marks : 300

समय / Time : 1 घंटा 30 मिनट / 1Hr 30 Minutes

अभ्यर्थी का नाम / name of the candidate

अनुक्रमांक सं / Roll No.

--	--	--	--	--

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश / Instructions to the Candidates

1. प्रश्न-पत्र, 100 प्रश्नों से युक्त प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है और परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट है।

The Question paper is in the form of Question Booklet with 100 questions and the duration of the test is 1 Hour 30 Minute.

2. चार विकल्पों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ एक असंदिग्ध रूप से सही होगा।

The questions will be objective type with four options out of which only one will be unambiguously correct.

3. प्रत्येक प्रश्न के लिए 03 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

Each question carries 03 marks and one mark will be deducted for each wrong answer.

4. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग ओएमआर उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी।

A separate OMR answer sheet with carbon coated copy will be provided to mark the answer options.

5. आपको, उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, नीली / काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर उत्तर-पुस्तिका के संबंधित ऑवल को अंकित करके सही उत्तर का चयन करना है।

You have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by blue/black ball point pen as per instructions given in the answer sheet.

6. एक प्रश्न के लिए अनेक उत्तर गलत माना जाएगा।

Multiple answers for one question will be regarded as a wrong answer.

7. ऊपर दाएं कोने में मुद्रित प्रश्न-पुस्तिका कोड ओएमआर उत्तर-पुस्तिका पर निर्दिष्ट स्थान पर लिखना चाहिए।

Question booklet code printed on the top right corner should be written in the OMR answer sheet in the space provided.

8. प्रश्न-पुस्तिका में अपना नाम तथा अनुक्रमांक सही लिखें।

Enter your Name and Roll Number correctly in the question booklet.

9. ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में सभी प्रविष्टियाँ नीली / काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से ही की जानी चाहिए।

All entries in the OMR sheet should be with **blue/black ball point pen** only.

10. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही आपको उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

You should sign attendance sheet only in the presence of the Invigilator in the examination hall.

11. लिखित परीक्षा हॉल के भीतर कंप्यूटर, कलकुलेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाठ्य पुस्तकें, नोट आदि लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Computers, calculators, mobile phones and other electronic gadgets, text books, notes etc. will not be allowed inside the written test hall.

12. परीक्षा पूर्ण होने पर, मूल ओएमआर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपें तथा दूसरी प्रति (पीले रंग) अपने पास रखें।

On completion of the test, original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy (Yellow color) with you.

13. प्रश्न-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपें।

Return the question booklet to invigilator.

14. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है।

Candidates are not permitted to leave the examination hall during the examination.

TA-Electronics

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Which instrument is specially used for testing digital logic levels
A. CRO
B. Logic probe
C. Function generator
D. Spectrum analyzer | 01 | डिजिटल लॉजिक लेवल जाँचने वाला उपकरण:
A. CRO
B. लॉजिक प्रोब
C. फंक्शन जनरेटर
D. स्पेक्ट्रम एनालाइज़र |
| 02 | Static-sensitive ICs should be handled using
A. Bare hands
B. Wooden table
C. ESD precautions
D. High-voltage gloves | 02 | स्टैटिक-सेंसिटिव ICs संभाले जाते हैं:
A. खुले हाथों से
B. लकड़ी की मेज पर
C. ESD सावधानियों के साथ
D. हाई-वोल्टेज दस्ताने से |
| 03 | Rework stations for SMD repair are mainly used for
A. Drilling PCB holes
B. Applying high-power RF
C. Soldering and de-soldering surface-mount components
D. Making ICs | 03 | SMD रिपेयर के रीवर्क स्टेशन उपयोग होते हैं:
A. PCB में छेद ड्रिल करने में
B. हाई-पावर RF लगाने में
C. SMD सोल्डर/डी-सोल्डर करने में
D. IC बनाने में |
| 04 | In a monolithic IC, which component is most difficult to fabricate
A. Resistor
B. Capacitor
C. Inductor
D. Diode | 04 | मोनोलिथिक IC में कौन-सा घटक बनाना सबसे कठिन है:
A. रजिस्टर
B. कैपेसिटर
C. इंडक्टर
D. डायोड |
| 05 | The differential amplifier stage in an op-amp primarily provides
A. High output impedance
B. High input impedance and gain
C. Voltage regulation
D. Filtering | 05 | ऑप-एम्प का डिफरेंशियल चरण प्रदान करता है:
A. उच्च आउटपुट इम्पीडेंस
B. उच्च इनपुट इम्पीडेंस और गेन
C. वोल्टेज रेगुलेशन
D. फ़िल्टरिंग |

- 06 The voltage follower configuration of an op-amp has a gain equal to
- A. Zero
B. One
C. Infinite
D. Depends on input
- 07 A Schmitt trigger is used to
- A. Provide sinusoidal output
B. Convert analog to digital data
C. Remove noise and provide hysteresis
D. Generate ramp waveform
- 08 In a PLL, the VCO generates a frequency that
- A. Never changes
B. Depends on input voltage
C. Is always constant
D. Increases only with temperature
- 09 Optocouplers are used for –
- A. Magnetic isolation
B. Electrical isolation
C. Mechanical isolation
D. Thermal isolation
- 10 A switched capacitor filter IC (like MF10) replaces resistors with
- A. Inductors
B. Transistors
C. Capacitors and switches
D. Diodes
- 06 वोल्टेज फॉलोअर का गेन होता है:
- A. शून्य
B. एक
C. अनंत
D. इनपुट पर निर्भर
- 07 शिमिट ट्रिगर उपयोग होता है:
- A. साइनसॉइडल आउटपुट के लिए
B. एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के लिए
C. नॉइज़ हटाकर हिस्टेरिसिस प्रदान करने के लिए
D. रैंप वेवफॉर्म बनाने के लिए
- 08 PLL में VCO की फ्रीक्वेंसी निर्भर होती है:
- A. कभी नहीं बदलती
B. इनपुट वोल्टेज पर
C. हमेशा स्थिर रहती है
D. केवल तापमान पर बढ़ती है
- 09 ऑप्टोकपलर प्रदान करता है:
- A. मैग्नेटिक आइसोलेशन
B. इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन
C. मैकेनिकल आइसोलेशन
D. थर्मल आइसोलेशन
- 10 स्विचड-कैपेसिटर फिल्टर IC में रजिस्टर बदले जाते हैं:
- A. इंडक्टर से
B. ट्रांजिस्टर से
C. कैपेसिटर और स्विच से
D. डायोड से

- 11 The Arduino IDE is primarily used for 11 Arduino IDE उपयोग होता है:
A. PCB manufacturing
B. Writing and uploading sketches
C. Internet browsing
D. Audio signal processing
A. PCB निर्माण में
B. स्केच लिखने व अपलोड करने में
C. इंटरनेट ब्राउज़िंग में
D. ऑडियो प्रोसेसिंग में
- 12 Serial communication in Arduino typically uses 12 Arduino में सामान्य सीरियल कम्युनिकेशन होता है:
A. USB or UART interface
B. HDMI interface
C. VGA interface
D. Ethernet only
A. USB या UART
B. HDMI
C. VGA
D. Ethernet केवल
- 13 A pointer in Embedded C is used to 13 एम्बेडेड C में पॉइंटर:
A. Store characters only
B. Point to a memory address
C. Generate random numbers
D. Access only global variables
A. केवल अक्षर स्टोर करता है
B. मेमोरी पता इंगित करता है
C. रैंडम नंबर बनाता है
D. केवल ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करता है
- 14 Arduino Mega provides – 14 Arduino Mega प्रदान करता है:
A. 1 analog pin
B. No PWM pins
C. Large number of PWM and analog pins
D. Only digital pins
A. 1 एनालॉग पिन
B. कोई PWM पिन नहीं
C. अधिक PWM और एनालॉग पिन
D. केवल डिजिटल पिन
- 15 Digital pins on Arduino Mega are used for 15 Arduino Mega के डिजिटल पिन उपयोग होते हैं:
A. Analog calculations
B. On/off type input-output
C. Internet data
D. Audio processing
A. एनालॉग गणना में
B. ऑन/ऑफ़ IO के लिए
C. इंटरनेट डेटा में
D. ऑडियो प्रोसेसिंग में

- 16 I2C communication uses how many dedicated lines
- A. One
B. Two
C. Three
D. Four
- 17 Real-life use of UART communication is –
- A. FM radio tuning
B. GPS modules
C. Camera sensors
D. Motor shielding
- 18 Frequency reuse in cellular systems allows
- A. Increasing handset size
B. Using the same frequency in different cells
C. Removing all interference
D. Eliminating base stations
- 19 Co-channel interference occurs when
- A. Adjacent frequencies overlap
B. Same frequencies are reused in nearby cells
C. Noise level becomes zero
D. Mobile power is increased
- 20 5G networks mainly aim to provide
- A. Lower data speeds
B. High latency
C. Enhanced broadband and low-latency services
D. Only voice communication
- 16 I2C के लिए आवश्यक लाइनें:
- A. एक
B. दो
C. तीन
D. चार
- 17 UART का वास्तविक जीवन उपयोग:
- A. FM रेडियो ट्यूनिंग
B. GPS मॉड्यूल
C. कैमरा सेंसर
D. मोटर शील्डिंग
- 18 सेल्युलर सिस्टम में फ्रीक्वेंसी री-यूज अनुमति देता है:
- A. हैंडसेट आकार बढ़ाने में
B. अलग-अलग सेल में एक ही फ्रीक्वेंसी उपयोग करने में
C. पूरा इंटरफेरेंस हटाने में
D. बेस स्टेशन हटाने में
- 19 को-चैनल इंटरफेरेंस होता है:
- A. जब पास की चैनल ओवरलैप हों
B. जब पास की सेल्स में एक ही फ्रीक्वेंसी उपयोग हो
C. जब नॉइज स्तर शून्य हो
D. जब मोबाइल पावर बढ़ाई जाए
- 20 5G नेटवर्क देते हैं:
- A. कम डेटा स्पीड
B. उच्च लेटेंसी
C. बेहतर ब्रॉडबैंड और कम लेटेंसी
D. केवल वॉइस कम्युनिकेशन

- | | |
|--|---|
| <p>21 Free-space path loss increases with</p> <p>A. Decreasing frequency
B. Increasing distance
C. Decreasing distance
D. Removing antennas</p> | <p>21 फ्री-स्पेस पाथ लॉस बढ़ता है:</p> <p>A. फ्रीक्वेंसी घटने पर
B. दूरी बढ़ने पर
C. दूरी कम होने पर
D. एंटीना हटाने पर</p> |
| <p>22 MIMO technology improves performance by</p> <p>A. Removing antennas
B. Using multiple antennas at both transmitter and receiver
C. Reducing spectrum
D. Disabling diversity</p> | <p>22 MIMO तकनीक सुधार करती है:</p> <p>A. एंटीना हटाकर
B. TX और RX दोनों में कई एंटीना लगाकर
C. स्पेक्ट्रम घटाकर
D. डाइवर्सिटी हटाकर</p> |
| <p>23 LTE stands for</p> <p>A. Low Transmission Energy
B. Long Term Evolution
C. Local Telecommunication Exchange
D. Limited Traffic Equipment</p> | <p>23 LTE का पूर्ण रूप:</p> <p>A. Low Transmission Energy
B. Long Term Evolution
C. Local Telecommunication Exchange
D. Limited Traffic Equipment</p> |
| <p>24 A key advantage of OFDM is</p> <p>A. Requires single strong carrier
B. High immunity to frequency-selective fading
C. No need for bandwidth
D. Eliminates digital modulation</p> | <p>24 OFDM का लाभ:</p> <p>A. एक ही शक्तिशाली कैरियर चाहिए
B. फ्रीक्वेंसी-सेलेक्टिव फेडिंग से सुरक्षा
C. बैंडविड्थ की जरूरत नहीं
D. डिजिटल मॉड्यूलेशन हटाता है</p> |
| <p>25 Which characteristic describes how quickly a measurement system responds to change</p> <p>A. Accuracy
B. Resolution
C. Response time
D. Threshold</p> | <p>25 कौन-सी विशेषता सिस्टम की प्रतिक्रिया गति दिखाती है:</p> <p>A. शुद्धता
B. रिज़ॉल्यूशन
C. प्रतिक्रिया समय
D. थ्रेशोल्ड</p> |

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 26 | Feedforward control works by?

A. Measuring the output only
B. Acting before disturbance affects the system
C. Waiting for error to occur
D. Eliminating the controller | 26 | फीडफॉरवर्ड नियंत्रण:

A. केवल आउटपुट मापता है
B. बाधा आने से पहले कार्य करता है
C. त्रुटि होने की प्रतीक्षा करता है
D. कंट्रोलर हटाता है |
| 27 | Ratio control is useful when
A. Two variables must change in a fixed proportion
B. The system needs no controller
C. Sensors aren't required
D. The process is static | 27 | अनुपात नियंत्रण उपयोगी है जब:
A. दो चर निश्चित अनुपात में बदलें
B. सिस्टम को कंट्रोलर न चाहिए
C. सेंसर आवश्यक न हों
D. प्रक्रिया स्थिर हो |
| 28 | RLL in PLC programming refers to

A. Running Load Logic
B. Relay Ladder Logic
C. Rapid Linear Loop
D. Random Line Logic | 28 | PLC में RLL का अर्थ:
A. Running Load Logic
B. Relay Ladder Logic
C. Rapid Linear Loop
D. Random Line Logic |
| 29 | A major advantage of variable-speed drives is

A. No electrical consumption
B. High energy savings
C. Increased noise
D. Reduced motor lifespan | 29 | वेरिएबल-स्पीड ड्राइव का लाभ:
A. कोई विद्युत खपत नहीं
B. ऊर्जा की बचत
C. शोर बढ़ता है
D. मोटर आयु घटती है |
| 30 | Which component is essential for sequencing in industrial control

A. Loudspeaker
B. PLC
C. Fan regulator
D. AC motor | 30 | औद्योगिक अनुक्रम नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक:
A. लाउडस्पीकर
B. PLC
C. फैन रेगुलेटर
D. AC मोटर |

- 31 Waveguides are primarily used to
- A. Store microwaves
B. Transmit microwaves efficiently
C. Reduce temperature
D. Convert microwaves to sound
- 32 Impedance matching is required to
- A. Increase noise
B. Maximize power transfer
C. Reduce wavelength
D. Change frequency
- 33 Which among the following is a passive microwave device
- A. Gunn diode
B. Magnetron
C. Directional coupler
D. Klystron
- 34 Which diode is commonly used in microwave oscillators
- A. Zener diode
B. LEDs
C. Gunn diode
D. Rectifier diode
- 35 A magnetron is used mainly in
- A. Mobile communications
B. Microwave ovens and radar transmitters
C. Audio amplifiers
D. Power supplies
- 31 वेवगाइड का उपयोग:
- A. माइक्रोवेव संग्रहित करने में
B. माइक्रोवेव को कुशलता से भेजने में
C. ताप घटाने में
D. ध्वनि में बदलने में
- 32 इम्पीडेंस मैचिंग का उद्देश्य:
- A. नॉइज़ बढ़ाना
B. अधिकतम शक्ति स्थानांतरण
C. तरंगदैर्घ्य घटाना
D. फ्रीक्वेंसी बदलना
- 33 इनमें से निष्क्रिय माइक्रोवेव अवयव है:
- A. गन डायोड
B. मैग्नेट्रॉन
C. डायरेक्शनल कपलर
D. क्लाइस्ट्रॉन
- 34 माइक्रोवेव ऑसिलेटर में आमतौर पर उपयोग:
- A. ज़ेनर डायोड
B. LED
C. गन डायोड
D. रेक्टिफायर डायोड
- 35 मैग्नेट्रॉन उपयोग होता है:
- A. मोबाइल संचार में
B. माइक्रोवेव ओवन और राडार ट्रांसमीटर में
C. ऑडियो एम्प्लीफायर में
D. पावर सप्लाई में

- 36 Which layer of the OSI model is responsible for logical addressing
A. Transport layer
B. Network layer
C. Data link layer
D. Application layer
- 37 In line coding, which scheme uses three voltage levels
A. Unipolar
B. NRZ
C. Bipolar
D. ASK
- 38 In IP addressing, subnetting is used to
A. Increase bandwidth
B. Divide a network into smaller networks
C. Encrypt data
D. Improve sound quality
- 39 The primary purpose of TCP is
A. Encryption
B. Reliable transport of data
C. Increasing speed
D. Selecting routes
- 40 Power line communication uses
A. Optical signals
B. Electrical wiring
C. Wi-Fi antennas
D. RF diodes
- 36 OSI मॉडल की लेयर जो लॉजिकल एड्रेसिंग देती है:
A. ट्रांसपोर्ट लेयर
B. नेटवर्क लेयर
C. डाटा लिंक लेयर
D. एप्लिकेशन लेयर
- 37 कौन-सा लाइन कोड तीन वोल्टेज स्तर उपयोग करता है:
A. युनिपोलर
B. NRZ
C. बाइपोलर
D. ASK
- 38 IP एड्रेसिंग में सबनेटिंग का उपयोग:
A. बैंडविड्थ बढ़ाने में
B. नेटवर्क को उप-नेटवर्क में बांटने में
C. डेटा एन्क्रिप्ट करने में
D. ध्वनि सुधारने में
- 39 TCP का मुख्य उद्देश्य:
A. एन्क्रिप्शन
B. डेटा का विश्वसनीय परिवहन
C. स्पीड बढ़ाना
D. रूट चुनना
- 40 पावर लाइन कम्युनिकेशन उपयोग करता है:
A. ऑप्टिकल सिग्नल
B. विद्युत वायरिंग
C. Wi-Fi एंटीना
D. RF डायोड

- | | |
|--|--|
| <p>41 In forward bias of a PN junction diode, the width of depletion region</p> <p>A. Increases
B. Decreases
C. Remains same
D. Oscillates</p> | <p>41 फॉरवर्ड बायस में PN जंक्शन का डिप्लीशन क्षेत्र:</p> <p>A. बढ़ता है
B. घटता है
C. समान रहता है
D. दोलन करता है</p> |
| <p>42 A full-wave rectifier gives</p> <p>A. Output once per cycle
B. Output twice per cycle
C. No DC component
D. Pure AC output</p> | <p>42 फुल-वेव रेक्टिफायर कितना आउटपुट देता है?</p> <p>A. प्रति चक्र एक बार
B. प्रति चक्र दो बार
C. कोई DC अवयव नहीं
D. शुद्ध AC आउटपुट</p> |
| <p>43 Common-emitter configuration mainly provides:</p> <p>A. High input resistance
B. Very low current gain
C. High voltage and current gain
D. Unity gain</p> | <p>43 कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन मुख्यतः प्रदान करता है</p> <p>A. उच्च इनपुट रेजिस्टेंस
B. बहुत कम करंट गेन
C. उच्च वोल्टेज और करंट गेन
D. यूनिटी गेन</p> |
| <p>44 The small-signal model is used to analyze a transistor's behavior in</p> <p>A. Large-signal switching region
B. High power mode
C. AC operation around Q-point
D. Breakdown region</p> | <p>44 स्मॉल-सिग्नल मॉडल का उपयोग ट्रांजिस्टर के किस विश्लेषण में होता है</p> <p>A. बड़े सिग्नल स्विचिंग
B. हाई पावर मोड
C. Q-पॉइंट के आसपास AC विश्लेषण
D. ब्रेकडाउन क्षेत्र</p> |
| <p>45 MOSFET in enhancement mode turns ON when:</p> <p>A. Gate voltage is zero
B. Gate voltage exceeds a threshold
C. Drain is shorted
D. Source is reverse biased</p> | <p>45 MOSFET एन्हांसमेंट मोड में कब ON होता है:</p> <p>A. जब गेट वोल्टेज शून्य हो
B. जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से अधिक हो
C. जब ड्रेन शॉर्ट हो
D. जब सोर्स रिवर्स बायस में हो</p> |

- 46 SCR conducts when:
 A. Only voltage is applied
 B. Gate is triggered and device is forward biased
 C. Reverse bias is applied
 D. No gate signal is applied
- 47 Negative feedback in an amplifier generally:
 A. Increases bandwidth
 B. Reduces stability
 C. Increases distortion
 D. Increases gain significantly
- 48 Which type of AM contains the carrier and both sidebands?
 A. DSB-SC
 B. SSB
 C. Full AM
 D. VSB
- 49 Which modulation technique reduces bandwidth by transmitting only one sideband?
 A. FM
 B. SSB
 C. Full AM
 D. VSB
- 50 Aliasing occurs when:
 A. Sampling frequency is too high
 B. Sampling frequency is too low
 C. Signal is perfectly sampled
 D. No interpolation is used
- 51 The sampling theorem states that the minimum sampling rate should be:
 A. Equal to signal amplitude
 B. Twice the highest signal frequency
 C. Lower than signal bandwidth
 D. Equal to carrier frequency
- 46 SCR कब कंडक्ट करता है
 A. केवल वोल्टेज लगाने पर
 B. जब गेट ट्रिगर हो और फॉरवर्ड बायस लगे
 C. रिवर्स बायस में
 D. बिना गेट सिग्नल के
- 47 निगेटिव फीडबैक आमतौर पर -
 A. बैंडविड्थ बढ़ाता है
 B. स्थिरता कम करता है
 C. डिस्टॉर्शन बढ़ाता है
 D. गेन बहुत बढ़ाता है
- 48 कौन-सा AM प्रकार कैरियर और दोनों साइडबैंड्स को शामिल करता है
 A. DSB-SC
 B. SSB
 C. पूर्ण AM
 D. VSB
- 49 कौन-सा मॉड्यूलेशन केवल एक साइडबैंड प्रसारित कर बैंडविड्थ कम करता है
 A. FM
 B. SSB
 C. पूर्ण AM
 D. VSB
- 50 एलियसिंग कब होता है?
 A. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक हो
 B. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो
 C. सिग्नल सही तरह से सैम्पल हो
 D. इंटरपोलेशन न किया जाए
- 51 सैम्पलिंग सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम सैम्पलिंग दर क्या होनी चाहिए
 A. सिग्नल एम्प्लीट्यूड के बराबर
 B. सिग्नल की अधिकतम फ्रीक्वेंसी के दो गुना
 C. बैंडविड्थ से कम
 D. कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर

- 52 Delta Modulation suffers mainly from:
- A. Aliasing
B. Slope overload
C. Carrier drift
D. Phase distortion only
- 53 ISI (Inter Symbol Interference) occurs due to:
- A. Too high sampling rate
B. Pulse spreading in the channel
C. Large carrier frequency
D. Excessive quantization
- 54 Pseudo-noise sequences in DSSS are used to
- A. Improve audio quality
B. Reduce quantization noise
C. Spread the signal over a wideband
D. Lower the sampling rate
- 55 Which Boolean law states that $A + A = A$
- A. Commutative law
B. Absorption law
C. Idempotent law
D. De-Morgan's law
- 56 Karnaugh Maps are mainly used for:
- A. Number conversion
B. Minimizing Boolean expressions
C. Drawing symbols of gates
D. Truth table generation
- 52 डेल्टा मॉड्यूलेशन में मुख्य समस्या क्या है
- A. एलियसिंग
B. स्लोप ओवरलोड
C. कैरियर ड्रिफ्ट
D. केवल फेज डिस्टॉर्शन
- 53 ISI (इंटर-सिंबल इंटरफेरेंस) का कारण है:
- A. बहुत अधिक सैम्पलिंग दर
B. चैनल में पल्स का फैलना
C. बड़े कैरियर फ्रीक्वेंसी
D. अधिक क्वांटाइजेशन
- 54 DSSS में Pseudo-noise अनुक्रमों का प्रयोग होता है:
- A. ऑडियो गुणवत्ता सुधारने में
B. क्वांटाइजेशन शोर घटाने में
C. सिग्नल को व्यापक बैंड में फैलाने में
D. सैम्पलिंग दर घटाने में
- 55 कौन-सा बूलियन नियम कहता है $A + A = A$:
- A. कॉम्यूटेटिव लॉ
B. एब्सॉर्प्शन लॉ
C. आइडेमपोटेंट लॉ
D. डी-मॉर्गन लॉ
- 56 कार्ना मैप का उपयोग किया जाता है:
- A. संख्या पद्धति बदलने में
B. बूलियन अभिव्यक्ति को सरल बनाने में
C. गेट प्रतीक बनाने में
D. ट्रुथ टेबल बनाने में

- 57 The universal gates are
- A. AND and OR
 - B. XOR and XNOR
 - C. NAND and NOR
 - D. OR and NOT
- 58 A half adder performs
- A. Addition of two bits
 - B. Addition of three bits
 - C. Only subtraction
 - D. Encoding
- 59 The flip-flop that toggles its output in both inputs 0 and 1 is
- A. D flip-flop
 - B. T flip-flop
 - C. SR flip-flop
 - D. JK flip-flop only
- 60 Which counter is also called a ripple counter?
- A. Synchronous counter
 - B. Asynchronous counter
 - C. Ring counter
 - D. Johnson counter
- 61 A shift register moves data
- A. Only in parallel
 - B. Only in serial form
 - C. Either serial or parallel
 - D. Only in reverse direction
- 57 यूनिवर्सल गेट हैं:
- A. AND और OR
 - B. XOR और XNOR
 - C. NAND और NOR
 - D. OR और NOT
- 58 हाफ ऐडर करता है:
- A. दो बिट्स का जोड़
 - B. तीन बिट्स का जोड़
 - C. केवल घटाव
 - D. एनकोडिंग
- 59 कौन-सा फ्लिप-फ्लॉप इनपुट 0 और 1 दोनों पर टॉगल करता है:
- A. D फ्लिप-फ्लॉप
 - B. T फ्लिप-फ्लॉप
 - C. SR फ्लिप-फ्लॉप
 - D. JK फ्लिप-फ्लॉप
- 60 कौन-सा काउंटर रिप्पल काउंटर कहलाता है:
- A. सिंक्रोनस काउंटर
 - B. एसिंक्रोनस काउंटर
 - C. रिंग काउंटर
 - D. जॉनसन काउंटर
- 61 शिफ्ट रजिस्टर डेटा को स्थानान्तरित करता है:
- A. केवल पैरेलल में
 - B. केवल सीरियल में
 - C. सीरियल या पैरेलल दोनों में
 - D. केवल उल्टी दिशा में

- 62 Which bridge is mainly used to measure low resistance?
- A. Wheatstone Bridge
B. Kelvin Double Bridge
C. Maxwell's Bridge
D. De-Sauty's Bridge
- 63 A DC slide-wire potentiometer works on the principle of
- A. Induced EMF
B. Null balance
C. Thermal effect
D. Electromagnetic deflection
- 64 Crompton's DC potentiometer is mainly used for measuring
- A. Frequency
B. High voltages
C. Low resistance
D. EMF and potential differences accurately
- 65 In a single-phase energy meter, the braking torque is produced by
- A. Shunt magnet
B. Series magnet
C. Permanent magnet
D. Moving coil
- 66 The main purpose of a delay line in a CRO is to
- A. Increase brightness
B. Align horizontal sweep with vertical input
C. Generate sawtooth waveform
D. Measure time delay
- 62 निम्न में से किस ब्रिज का उपयोग कम प्रतिरोध मापने में किया जाता है:
- A. व्हीटस्टोन ब्रिज
B. केल्विन डबल ब्रिज
C. मैक्सवेल ब्रिज
D. डे-सॉटी ब्रिज
- 63 DC स्लाइड-वायर पोटेंशियोमीटर कार्य करता है:
- A. प्रेरित EMF पर
B. शून्य संतुलन सिद्धांत पर
C. ऊष्मीय प्रभाव पर
D. विद्युत चुम्बकीय विचलन पर
- 64 क्रॉम्पटन DC पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है:
- A. फ्रीक्वेंसी मापन
B. उच्च वोल्टेज मापन
C. कम प्रतिरोध मापन
D. EMF और पोटेंशियल अंतर का सटीक मापन
- 65 सिंगल-फेज एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क पैदा होता है:
- A. शंट मैग्नेट से
B. सीरीज मैग्नेट से
C. स्थायी चुम्बक से
D. मूविंग कॉइल से
- 66 CRO में डिले लाइन का कार्य:
- A. ब्राइटनेस बढ़ाना
B. हॉरिज़ॉन्टल स्वीप और वर्टिकल इनपुट को सिंक्रोनाइज़ करना
C. सॉ-टूथ वेवफॉर्म बनाना
D. समय विलंब मापना

- | | |
|--|--|
| <p>67 Which transducer works on the principle of change in resistance with temperature –</p> <p>A. Thermocouple
B. RTD
C. Piezoelectric sensor
D. LVDT</p> | <p>67 कौन-सा ट्रांसड्यूसर तापमान से प्रतिरोध में परिवर्तन पर कार्य करता है:</p> <p>A. थर्मोकपल
B. RTD
C. पायजोइलेक्ट्रिक सेंसर
D. LVDT</p> |
| <p>68 Piezoelectric transducers are best suited for measuring</p> <p>A. Slowly varying pressure
B. High-frequency vibration
C. DC voltage
D. Temperature</p> | <p>68 पायजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर उपयुक्त होते हैं:</p> <p>A. धीरे बदलते दबाव के लिए
B. उच्च-आवृत्ति कंपन के लिए
C. DC वोल्टेज के लिए
D. तापमान के लिए</p> |
| <p>69 Node analysis is based on the application of which law</p> <p>A. Kirchhoff's Voltage Law
B. Kirchhoff's Current Law
C. Ohm's Law
D. Faraday's Law</p> | <p>69 नोड विश्लेषण आधारित है:</p> <p>A. किरचॉफ वोल्टेज कानून
B. किरचॉफ करंट कानून
C. ओम का नियम
D. फैराडे का नियम</p> |
| <p>70 Superposition theorem can be applied only to</p> <p>A. Non-linear networks
B. Magnetic circuits
C. Linear networks
D. Unilateral networks</p> | <p>70 सुपरपोजीशन प्रमेय लागू होता है:</p> <p>A. नॉन-लीनियर नेटवर्क पर
B. मैग्नेटिक सर्किट पर
C. केवल लीनियर नेटवर्क पर
D. यूनिलैटरल नेटवर्क पर</p> |
| <p>71 Maximum power transfer occurs when</p> <p>A. Load resistance is zero
B. Load resistance equals source resistance
C. Load resistance is maximum.
D. Load is purely capacitive</p> | <p>71 अधिकतम शक्ति स्थानांतरण होता है जब:</p> <p>A. लोड रेजिस्टेंस शून्य हो
B. लोड = स्रोत रेजिस्टेंस हो
C. लोड रेजिस्टेंस अधिकतम हो
D. लोड शुद्ध कैपेसिटिव हो</p> |

- | | | |
|--|-----------|--|
| <p>72 The Laplace transform is particularly useful for</p> <p>A. Steady-state analysis
B. DC analysis only
C. Transient analysis
D. Only Fourier analysis</p> | <p>72</p> | <p>लैप्लास ट्रांसफॉर्म उपयोगी है:</p> <p>A. स्थिर अवस्था विश्लेषण में
B. केवल DC विश्लेषण में
C. ट्रांज़िएंट विश्लेषण में
D. केवल फूरियर विश्लेषण में</p> |
| <p>73 Fourier series represents a periodic function as a sum of</p> <p>A. DC components only
B. Exponentials only
C. Sinusoidal components
D. Noise components</p> | <p>73</p> | <p>फूरियर श्रेणी किसी आवर्त सिग्नल को प्रदर्शित करती है:</p> <p>A. केवल DC घटकों से
B. केवल एक्सपोनेंशियल से
C. साइनसाइडल घटकों के योग से
D. शोर के योग से</p> |
| <p>74 Which two-port parameter set uses open-circuit measurement?</p> <p>A. Z-parameters
B. Y-parameters
C. h-parameters
D. T-parameters</p> | <p>74</p> | <p>कौन-से दो-पोर्ट पैरामीटर ओपन-सर्किट मापन से प्राप्त होते हैं:</p> <p>A. Z-पैरामीटर
B. Y-पैरामीटर
C. h-पैरामीटर
D. T-पैरामीटर</p> |
| <p>75 Cascade connection of two-port networks is best analyzed using</p> <p>A. Z-parameters
B. Y-parameters
C. h-parameters
D. Transmission (ABCD) parameters</p> | <p>75</p> | <p>कैस्केडेड नेटवर्क का विश्लेषण किया जाता है:</p> <p>A. Z-पैरामीटर से
B. Y-पैरामीटर से
C. h-पैरामीटर से
D. ABCD पैरामीटर से</p> |
| <p>76 A microcontroller is best described as</p> <p>A. A computer without CPU
B. A CPU with memory and peripherals on a single chip
C. A memory chip only
D. A high-speed DSP only</p> | <p>76</p> | <p>माइक्रोकंट्रोलर है:</p> <p>A. कंप्यूटर बिना CPU के
B. CPU + मेमोरी + परिधीय एक चिप पर
C. केवल मेमोरी चिप
D. हाई-स्पीड DSP</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>77 The 8086 microprocessor is a</p> <p>A. 4-bit processor
B. 8-bit processor
C. 16-bit processor
D. 32-bit processor</p> | <p>77 8086 माइक्रोप्रोसेसर है:</p> <p>A. 4-बिट
B. 8-बिट
C. 16-बिट
D. 32-बिट</p> |
| <p>78 Which addressing mode uses a register to store the operand address</p> <p>A. Immediate
B. Direct
C. Register indirect
D. Indexed</p> | <p>78 जिसमें रजिस्टर ऑपरेण्ड का पता संग्रहीत करता है:</p> <p>A. इमीडेट
B. डायरेक्ट
C. रजिस्टर इंडायरेक्ट
D. इंडेक्स्ड</p> |
| <p>79 Single-bit instructions of 8051 are useful for</p> <p>A. Arithmetic only
B. Logical shifting only
C. Bit-level operations
D. Memory allocation</p> | <p>79 8051 के सिंगल-बिट निर्देश उपयोगी होते हैं:</p> <p>A. केवल अंकगणित के लिए
B. केवल लॉजिकल शिफ्टिंग के लिए
C. बिट-स्तरीय कार्यों के लिए
D. मेमोरी आवंटन के लिए</p> |
| <p>80 A keypad interfaced with 8051 works on the principle of</p> <p>A. Matrix scanning
B. Direct memory access
C. Wireless sensing
D. Analog feedback</p> | <p>80 8051 में कीपैड कार्य करता है:</p> <p>A. मैट्रिक्स स्कैनिंग पर
B. DMA पर
C. वायरलेस सेंसिंग पर
D. एनालॉग फीडबैक पर</p> |
| <p>81 RS232 is used for</p> <p>A. Parallel communication
B. Power supply
C. Serial communication
D. Memory programming</p> | <p>81 RS232 का उपयोग होता है:</p> <p>A. पैरेलल कम्युनिकेशन
B. पावर सप्लाई
C. सीरियल कम्युनिकेशन
D. मेमोरी प्रोग्रामिंग</p> |

- 82 The LPC214X microcontroller is based on
- A. ARM7TDMI-S core
B. ARM Cortex-M7
C. 8051 core
D. AVR core
- 83 Which microphone type works on the principle of change in capacitance –
- A. Dynamic microphone
B. Condenser microphone
C. Carbon microphone
D. Ribbon microphone
- 84 A CD player reads stored audio using
- A. Magnetic head
B. Laser beam
C. Stylus
D. Capacitive sensor
- 85 FM tuner IC commonly used in radio receivers is
- A. LM741
B. TDA7021T
C. IC555
D. LM317
- 86 Which display uses gas discharge technology
- A. LCD
B. LED
C. Plasma TV
D. CRT
- 82 LPC214X माइक्रोकंट्रोलर आधारित है:
- A. ARM7TDMI-S कोर
B. ARM Cortex-M7
C. 8051 कोर
D. AVR कोर
- 83 कौन-सा माइक्रोफोन धारिता परिवर्तन पर कार्य करता है:
- A. डायनेमिक माइक्रोफोन
B. कंडेनसर माइक्रोफोन
C. कार्बन माइक्रोफोन
D. रिबन माइक्रोफोन
- 84 CD प्लेयर ऑडियो पढ़ता है:
- A. मैग्नेटिक हेड से
B. लेजर बीम से
C. स्टाइलस से
D. कैपेसिटिव सेंसर से
- 85 FM ट्यूनिंग IC:
- A. LM741
B. TDA7021T
C. IC555
D. LM317
- 86 गैस डिस्चार्ज तकनीक उपयोग करती है:
- A. LCD
B. LED
C. प्लाज्मा टीवी
D. CRT

- 87 The component responsible for heating food in a microwave oven is
- A. Magneto-resistor
B. Magnetron
C. Thermistor
D. Transformer coil
- 88 The main function of a photocopier is based on
- A. Electrostatic imaging
B. Magnetic recording
C. Chemical etching
D. Laser heating
- 89 Quantization noise in PCM arises due to
- A. Filtering
B. Sampling
C. Rounding or approximation of amplitude
D. Coding
- 90 In TDM, multiple signals are transmitted by
- A. Different frequencies
B. Sharing different time slots
C. Using separate antennas
D. Using more power
- 91 A matched filter is used to
- A. Reduce bandwidth
B. Maximize signal-to-noise ratio at the receiver
C. Increase carrier frequency
D. Remove quantization noise
- 87 माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने वाला अवयव:
- A. मैग्नेटो-रेजिस्टर
B. मैग्नेट्रॉन
C. थर्मिस्टर
D. ट्रांसफॉर्मर कॉइल
- 88 फोटोकॉपियर का मुख्य सिद्धांत:
- A. इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग
B. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग
C. केमिकल एचिंग
D. लेजर हीटिंग
- 89 PCM में क्वांटाइजेशन शोर उत्पन्न होता है:
- A. फ़िल्टरिंग से
B. सैम्पलिंग से
C. एम्प्लीट्यूड के राउंडिंग/अनुमान से
D. कोडिंग से
- 90 TDM में कई सिग्नल भेजे जाते हैं:
- A. अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से
B. अलग-अलग टाइम स्लॉट साझा करके
C. अलग एंटीना उपयोग करके
D. अधिक शक्ति लगाकर
- 91 मैचड फ़िल्टर उपयोग किया जाता है:
- A. बैंडविड्थ घटाने में
B. रिसीवर पर SNR अधिकतम करने में
C. कैरियर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में
D. क्वांटाइजेशन शोर हटाने में

- 92 ISI (Inter-Symbol Interference) mainly occurs due to 92
 A. Power amplification
 B. Band-limited channels
 C. Noise-free transmission
 D. Higher sampling frequency
- 93 Which digital modulation scheme uses two phases separated by 180° ? 93
 A. OOK
 B. BPSK
 C. QAM
 D. MSK
- 94 In information theory, Shannon entropy measures – 94
 A. Total noise
 B. Signal power
 C. Uncertainty in information
 D. Bit rate only
- 95 A Hamming code is an example of – 95
 A. Non-linear code
 B. Linear block code
 C. Convolutional code
 D. Turbo code
- 96 The Viterbi algorithm is used for decoding – 96
 A. Block codes
 B. Convolutional codes
 C. RS codes
 D. LDPC codes
- 97 Equipment failures due to poor design are generally categorized as – 97
 A. Ageing failures
 B. Inherent failures
 C. Mechanical failures
 D. Environmental failures
- ISI मुख्यतः होती है:
 A. पावर एम्प्लीफिकेशन से
 B. बैंड-लिमिटेड चैनल से
 C. नॉइज़-फ्री ट्रांसमिशन से
 D. उच्च सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से
- कौन-सा डिजिटल मॉड्यूलेशन 180° फेज़ बदलाव उपयोग करता है:
 A. OOK
 B. BPSK
 C. QAM
 D. MSK
- शैन्न एंट्रॉपी मापती है:
 A. कुल नॉइज़
 B. सिग्नल पावर
 C. सूचना की अनिश्चितता
 D. केवल बिट रेट
- हैमिंग कोड है:
 A. नॉन-लीनियर कोड
 B. लीनियर ब्लॉक कोड
 C. कन्वोल्यूशनल कोड
 D. टर्बो कोड
- विट्टरबी एल्गोरिथ्म उपयोग होता है:
 A. ब्लॉक कोड
 B. कन्वोल्यूशनल कोड
 C. RS कोड
 D. LDPC कोड
- खराब डिज़ाइन से उत्पन्न विफलताएँ कहलाती हैं:
 A. एजिंग फेल्योर
 B. इनहेरेंट फेल्योर
 C. मैकेनिकल फेल्योर
 D. एनवायरनमेंटल फेल्योर

- 98 The first step in fault location is usually
- A. Replacing components
B. Observing symptoms and collecting information
C. Changing power supply
D. Heating the circuit
- 99 Temperature-sensitive intermittent faults are often detected using
- A. High-voltage tester
B. Freeze spray or gentle heating
C. Multimeter only
D. Oscilloscope probe
- 100 An inductor is usually tested using
- A. Light meter
B. LCR meter
C. IR thermometer
D. ESR meter
- 98 फॉल्ट लोकेशन का पहला चरण:
- A. घटक बदलना
B. लक्षणों का निरीक्षण व जानकारी एकत्र करना
C. पावर सप्लाई बदलना
D. सर्किट गरम करना
- 99 ताप-संवेदनशील रुक-रुक कर दिखने वाले फॉल्ट पकड़े जाते हैं:
- A. हाई-वोल्टेज टेस्टर से
B. फ्रीज स्प्रे या हल्की गर्मी से
C. केवल मल्टीमीटर से
D. ऑसिलोस्कोप प्रोब से
- 100 इंडक्टर की जाँच के लिए उपयोग होता है:
- A. लाइट मीटर
B. LCR मीटर
C. IR थर्मामीटर
D. ESR मीटर